



各 位

平成 31 年 2 月 22 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 和 正

(コード番号 6855 東証第一部)

問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝

電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 3 月 1 日付の組織変更及び人事異動を、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更 (平成 31 年 3 月 1 日付)

市場が拡大する MEMS プローブカードの製品競争力を強化するため、「開発&MEMS 統括」を MEMS 技術を応用した部品の開発・量産化を担う「MEMS 統括」と、次世代製品の開発・製品化を担う「製品技術統括」の新組織に分割することにより、製品開発の強化及び迅速化を図る。

2. 執行役員の人事異動 (平成 31 年 3 月 1 日付)

氏名	新役職	現役職
お 泉 泰 燐 お 泉 泰 燐	副社長執行役員 品質統括部長 (品質統括、生産統括、製品技術統括担当)	副社長執行役員 品質統括部長 (品質統括、生産統括担当)
さ かの 坂 田 輝 久 さ かの 坂 田 輝 久	執行役員 MEMS 統括部長 (MEMS 統括担当)	執行役員 開発&MEMS 統括部長 (開発&MEMS 統括担当)

3. 社員の人事異動 (平成 31 年 3 月 1 日付)

氏名	新役職	現役職
さ ざ け 守 康 さ ざ け 守 康	製品技術統括部長 兼 基板設計 シニアマネージャー	開発&MEMS 統括 基板設計 シニアマネージャー

以 上